

Tack Flux No-Clean (ólommentes alkalmazásokhoz) 5 cm-es fecskendőben

A termék kiemelése

Ideális minden utómunkáláshoz, forrasztáshoz, forrasztáshoz és újraforraláshoz
Nem korrozív, nem vezető, nem tiszta
A ragasztóáram alkalmazásának teljes időtartama alatt a PCB nem fog futni
Kellemes illata van
Kiváló nedvesítés
Könnyen tisztítható izopropil-alkohollal (IPA)
BGA gömbök rögzítése
Forrasztható flip chip alkatrészek
Hosszú sablon élettartam
Széles folyamat ablak
Tiszta maradék
Ólommentes alkalmazásokhoz
Az RoHS II és a REACH előírásoknak megfelelő

Műszaki adatok

Fluxum típus:	Szintetikus tiszta (ólommentes alkalmazásokhoz)
Flux osztályozás:	RELO
Csomagolás:	5 cc / 5 g fecskendő
Felhasználhatósági idő:	Hűtve > 24 hónap, nem hűtött > 24 hónap

Stencil Life

> 8 óra @ 20-50% RH 22-28 ° C (72-82 ° F)
> 4 óra 50-70% RH 22-28 ° C (72-82 ° F)

Stencil tisztítás

Automata sablontisztító rendszerek sablonokhoz és tévesen nyomtatott táblákhoz. Kézi tisztítás izopropil-alkohollal (IPA).

Tárolás és kezelés

Hűtve vagy szobahőmérsékleten, 3-25 ° C (37-77 ° F) hőmérsékleten tárolandó. Nem fagyasztható. Használat előtt hagyja 4 órát, hogy a fluxus 20-25 ° C (68-77 ° F) hőmérsékleti hőmérsékletet érjen el.

Szállítás

Ennek a terméknek nincs szállítási korlátozása. A szárazföldön vagy levegőn történő áthaladás 0 ° C (32 ° F) vagy 25 ° C (77 ° F) alatti szállítása nem befolyásolja a termék megjelölt eltarthatósági idejét.

Megfelel a következő ipari szabványoknak:

J-STD-004B, 1. módosítás (Forrasztóáramok):
RoHS 2 2011/65 / EU irányelv:

Igen
Igen